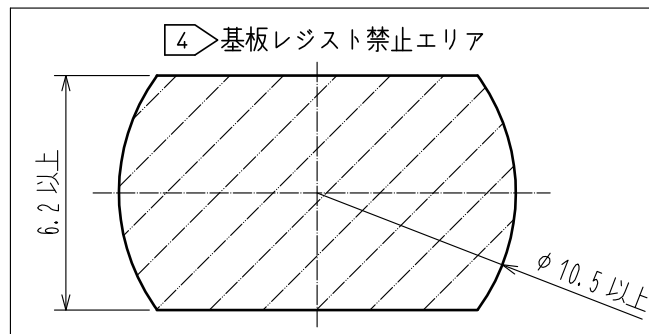
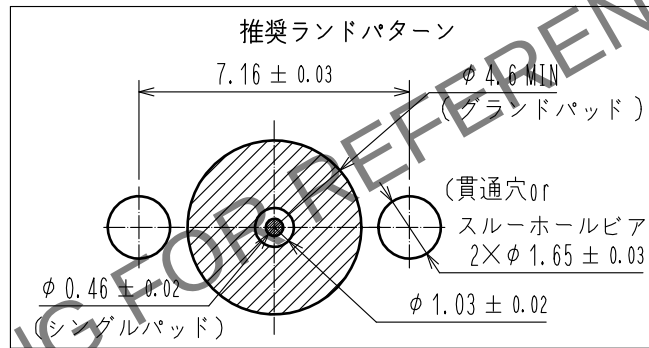
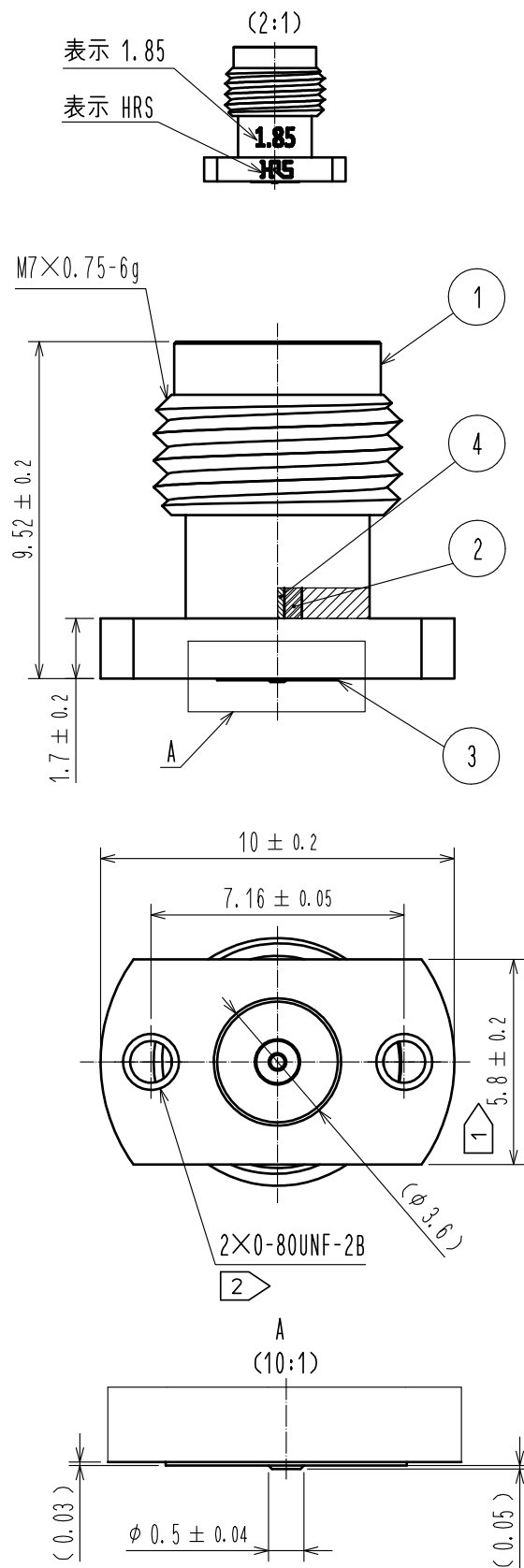
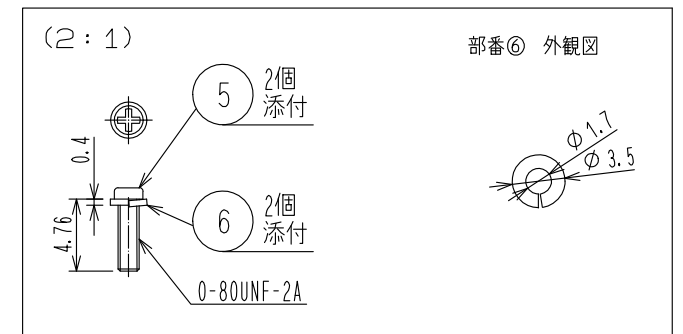
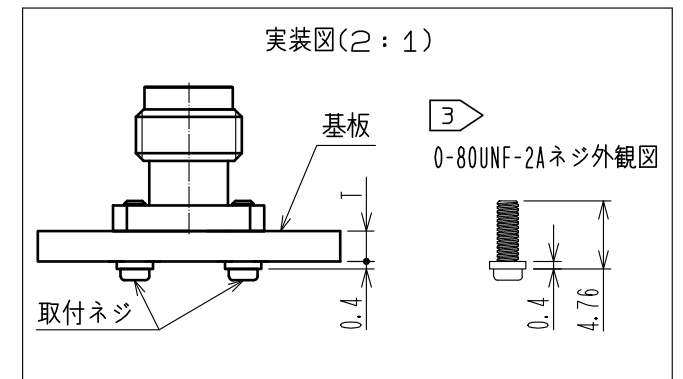


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 1 嵌合を行う際は、基板実装部へのトルクによる負荷を
かけないよう、フランジ部をスパナ等で保持して下さい。
- 2 0-80UNF-2Bねじの推奨締め付けトルクは0.09N・mとなります。
片側づつ交互均等に締めていき、最後に両側
増し締めしてください。
- 3 コネクタ取付に使用するねじ（添付品）は、基板厚さ
T=1.0-2.65mmに対応しております。
- 4 図示のコネクタフランジ面の内側に、レジストを
施さないで下さい。
5. ランドパターンや信号ビア形状は基材の誘電率、板厚、
層構成に依存します。良好な高周波特性を実現するために
コネクタを含めたPCBレイアウトで高周波解析を推奨します。
6. 高速伝送基板を測定する試作評価用のはんだレス実装コネクタとなり、
製品へ搭載してのご使用は推奨しておりません。



3	ステンレス鋼	金めっき	6	ステンレス鋼	スプリングワッシャー
2	PTFE樹脂		5	鋼	0-80UNF-2A ねじ
1	ステンレス鋼	バッシペイト	4	ベリリウム銅	金めっき
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-D-00016663	DESIGNED RO. YOKOYAMA
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				APPROVED : TS. NOBE	20190108
				CHECKED : MH. OGUSU	20190108
				DESIGNED : AH. MARUYAMA	20190108
				DRAWN : AH. MARUYAMA	20190108
				DRAWING NO. ADC-380932-12-00	CHECKED TS. KANEKO
				PART NO. HV-R-SR2(12)	DATE 20230818
				CODE NO. CL0338-0010-0-12	